

中国科学院半导体研究所因公出访信息事前公示表

任务名称	赴美国参加2026光纤通信会议					
交流形式	国际会议					
拟出访人员名单	姓名	性别	所在部门	职务		
	祁楠	男	中国科学院半导体研究所	无		
出访国家(地区)	美国		过境国家(地区)			
出访日期	离境日期	2026-03-14	抵境日期	2026-03-21		
国(境)外邀请人姓名、单位	Sean Bagshaw, 美国光学学会, Chief Operating Officer, 2010 Massachusetts Ave. NW Washington, DC, USA, (+1) 2022238130.					
出访理由	<p>应光纤通信会议(OFC)组委会邀请, 我单位祁楠等1人拟于2026年3月14日至2026年3月21日赴美国洛杉矶市参加OFC会议, 并发表课题组最新研究成果, 拟在外停留8天。</p> <p>OFC是全球光通信领域顶级会议, 每年举办一次, 论文来自全世界研究机构与知名企, 代表了当年光通信集成芯片与系统的最高水平。本次会议中, 祁楠研究员将代表课题组, 将对外发表硅光互连最新研究进展, 报告题目《A 336Gb/s/lane 2.47pJ/b Integrated Transmitter with Silicon Photonic TW-MZM and BW-Boost High-Linearity Driver》。参加本次会议的意义在于, 并通过成果报告在国际范围提升本单位学术影响; 了解其他单位最新进展, 为课题组后续研究提供参考。此次出访也已纳入自然科学基金重点项目(62235017)年度计划。</p> <p>祁楠, 中国科学院半导体所研究员, 2016年入选中科院BR计划, 2018年择优支持, 2022年终期优秀。研究方向为光通信集成电路、光电融合互连芯片, 在相关领域发表论文90余篇, 成果入选“2020年中国半导体十大研究进展”; 主持了国家自然科学基金重点项目、重大研究计划重点项目。</p> <p>此次出访的国际旅费和境外生活费由半导体所支付, 在境外发生任何意外责任由半导体所承担。此次出访的相关信息已在半导体所的所务公开网上公示, 且无异议; 此次出访的人员信息已进行备案。此次出访已纳入2026年度出访计划、有年度出访经费预算。</p>					
出访日程安排	3月14日北京出发, 同日抵达美国旧金山并入境; 3月15日旧金山中转抵达洛杉矶; 15-19日在洛杉矶市参加OFC 2026会议; 3月19日从洛杉矶乘机回国; 3月21日抵达北京并入境。					
费用来源及开支预算明细	经费来源	人员所在单位支付				
	国际旅费	注册费	交通费	住宿费	伙食费/公杂费	其他
	10000人民币	845美元	200人民币	1500美元	440美元/360美元	2000人民币